



journal6 » 2010, Vol. 30 » Issue (3): 61-65

[论文](#)

[本期目录](#) | [过刊浏览](#) | [高级检索](#)

[« 前一篇](#) | [后一篇 »](#)

PI/SiO₂复合薄膜导热性能理论预测和实验验证

蔡岸^{1,2}, 杨莉萍¹, 雒彩云¹, 陈江平², 奚同庚¹

1. 中国科学院, 上海硅酸盐研究所, 上海, 200050;
2. 上海交通大学, 上海, 200240

Theoretical and Experimental Evaluation of Thermal Conductivity of Polyimide/Silica Composite Films

CAI An^{1,2}, YANG Li-ping¹, Luo Cai-yun¹, CHEN Jiang-ping², XI Tong-geng¹

1. Shanghai Institute of Ceramics, Chinese Academy of Sciences(SICCAS) Shanghai 200050, China;
2. Shanghai Jiao Tong University, Shanghai 200240, China

[摘要](#)

[图/表](#)

[参考文献](#)

[相关文章 \(6\)](#)

中国航空学会 主办

中航工业北京航空材料研究院 承办

版权所有 © 《航空材料学报》编辑部 总访问量:

地址: 北京81信箱62分箱 邮政编码: 100095

电话: 010-62496277 传真: 010-62456212 E-mail: hkclxb@biam.ac.cn

本系统由北京玛格泰克科技发展有限公司设计开发 技术支持: support@magtech.com.cn